

# 入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付します。

2019年4月15日

公益財団法人高輝度光科学研究センター

理事長 土 肥 義 治 (公印省略)

件 名	X線用Ge半導体検出器	
数 量	1式	
契 約 担 当 者	研究支援部 財務課 池田 博和	電話 0791-58-0989 <a href="mailto:keiyaku@spring8.or.jp">keiyaku@spring8.or.jp</a>
仕様書等交付場所	中央管理棟 1 階 財務課受付	
仕様書等交付期間	2019年4月15日 より 2019年5月7日 まで	
入 札 説 明 会	なし	
入 札 保 証 金	入札の一般的事項に関する説明書による	
入札場所及び日時	中央管理棟 1階 財務課受付	2019年4月15日 より
入札書受領期限	2019年5月9日 午後3時まで	
開札場所及び日時	SPring-8 中央管理棟	2019年5月22日 午後2時00分
納 期 ・ 工 期	平成32年3月20日	
納 入 場 所	SPring-8 構内 指定場所	
契約条項及び契約条項を示す場所	原則、公益財団法人高輝度光科学研究センターが定める契約条項による 仕様書等交付場所と同じ	
備 考	詳細については、入札説明書による	
入札説明書及び仕様書のファイル	<a href="http://www.iasri.jp/content/files/spec_files/0005-1.pdf">http://www.iasri.jp/content/files/spec_files/0005-1.pdf</a>	

・入札説明書・仕様書等のファイルのダウンロードご希望の場合は、必ず上記契約担当者までお問合せください。その際、会社名等を確認させていただいた上で、入札説明書・仕様書を開くパスワードをお知らせいたします。

・ダウンロードした入札資料は、当該入札に参加する目的以外に使用することを禁じます。また、入札資料を入手後、入札参加を辞退される場合は、入札説明書の中の入札辞退届を提出願います。(FAX可)